



Консултативен семинар „Интегрални схеми за Европа“

Присъединете се към други експерти в оформянето на инициативата „Интегрални схеми за Европа“ на Законодателния акт за интегралните схеми



Като част от текущата консултация относно предстоящото изпълнение на инициативата „Интегрални схеми за Европа“, както е предвидено в стълб 1 от предложението [законодателен акт за интегралните схеми](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en) (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en), на 29 септември 2022 г., четвъртък, организирахме виртуален семинар. Представихме идеите на Комисията относно бъдещите **пилотни линии** и **платформа за проектиране**, които са ключови компоненти на стратегията на Комисията за укрепване на екосистемата на полупроводниците в Европа и ускоряване на процеса от лабораторията до фасадата.

Денят беше разделен на сутрешна сесия относно проектантската платформа и нейното прилагане и следобедна сесия относно пилотните линии и тяхното прилагане.

По-долу ще намерите презентациите от проявата:

- Приветствие от Colette Maloney (началник-отдел CNECT A3)
- Платформа за проектиране:
 - Marco Сесарели (CNECT A3)
 - Романо Хофман (imec)
 - Жан-Марк Талбот (Siemens)
 - Alec Vogt (Синопсихис)
 - Thierry Dumaure (Cadence)
 - Нийл Паррис (ARM)
 - Патрик Пипе (NXP)
 - Thorsten Edelhäuser (Fraunhofer)
 - Филип Нутън (SiPearl)
- Пилотни линии:
 - Франсиско Ибанес (CNECT A3)
 - JO de Boeck (imec), Carlo Reita (CEA-Leti), Patrick Bressler (Fraunhofer)

- [Доминик Томас \(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90396\)](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90396) (STMicroelectronics)
- [Christophe Wyon \(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90395\)](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90395) (CEA-Leti)
- [Волфганг Детман \(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90400\)](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90400) (Infineon)
- [Петер О'Брайън \(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90399\)](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90399) (Tyndall)
- [Markku Räsänen \(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90397\)](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90397) (IQM)
- [Фредрик Тилман \(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90398\)](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/90398) (Ericsson)

Скоро ще бъдат публикувани още презентации и доклад от семинара!

Това е машинен превод, предоставен от услугата [eTranslation](#) на Европейската комисия, за да ви помогне да разберете тази страница. [Моля, прочетете условията за използване \(https://ec.europa.eu/info/use-machine-translation-europa-exclusion-liability_en\)](#). За да прочетете оригиналната версия, [вижте страницата на изходния език \(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/consultation-workshop-chips-europe-initiative\)](#).

Source URL:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/library/consultation-workshop-chips-europe-initiative>

© European Union, 2025 - [Shaping Europe's digital future \(https://digital-strategy.ec.europa.eu/bg\)](https://digital-strategy.ec.europa.eu/bg) - PDF generated on 05/04/2025

Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.